



NUMBER 917657

KEYING LOCATION: SEE TABLE

TAB CONTACT

キーイング表示: 表参照  
KEYING ID: SEE TABLE

AMPマーク  
シリーズマーク

SERIES MARK

デートコード

D/C  
回路番号

CIRCUIT NO

推奨基板取付け寸法  
PC 基板厚: 1.6 ± 0.1  
(非累積公差)  
(コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN  
PC BOARD THICKNESS: 1.6 ± 0.1  
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)  
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

NOTES

1. MATERIAL: HOUSING: GLASS FILED THERMO PLASTIC, POLYESTER (94V-0), COLOR: BLACK  
CONTACT: COPPER ALLOY  
RETENTION LEG: COPPER ALLOY

2. FINISH (CONTACT AREA): 0.38 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING

3. FINISH (CONTACT AREA): 0.76 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING

4. FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL

5. FINISH (RETENTION LEG): TIN LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

6. FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注記

1. 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂 (94V-0), 色: 黒  
コンタクト: 銅合金  
リテンションレグ: 銅合金

2. めっき: コンタクト: 全面Ni下地  
接触部: 0.38 μm MIN 金めっき

3. めっき: コンタクト: 全面Ni下地  
接触部: 0.76 μm MIN 金めっき

4. めっき: コンタクト: 全面Ni下地  
接触部: 2.0 μm MIN スズめっき

5. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部  
ニッケル下地の上に半田めっき

6. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部: ニッケル下地の上にスズめっき

KEYING LOCATION	A ROW KEYING	B ROW KEYING	FINISH	製品番号	PART NO.
A ROW	X	Y	6 4	3-917657-5	
B ROW	X	Y	6 3	3-917657-3	
			6 2	3-917657-2	
A ROW	Y	Y	6 4	2-917657-5	
B ROW	Y	Y	6 3	2-917657-3	
			6 2	2-917657-2	
A ROW	X	X	6 4	1-917657-5	
B ROW	X	X	6 3	1-917657-3	
			6 2	1-917657-2	

Copyright © 1995 AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
WIRE RANGE		INSULATION DIA		NAME	
mm <sup>2</sup> (AWG - )		- mm <sup>2</sup>		ダイナミック D-3200 垂直タイプ 10極 ヘッダーアセンブリー	
MATERIAL		FINISH		DYNAMIC D-3200 10 POS.V-HDR ASS'Y	
SEE NOTE 注記参照		SEE NOTE 注記参照			
DR. 24/APR/'95		DE. 24/APR/'95		一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	
K.IKEDA		K.IKEDA		10mmF ±0.3	
CHK. 24/APR/'95		APP. 24/APR/'95		10mm 30mmF ±0.4	
S.MANABE		S.MANABE		30mm 100mmF ±0.45	
				角 度 ±3'	
LTR REVISION RECORD		DR CHK DATE		SIZE LOC NUMBER	
				A3 J C-917657	
				SCALE REV. SHEET	
				2-1 B 1 OF 1	